

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2021-004

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于持股5%以上股东比例被动稀释超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于因公司非公开发行股本增加，持股比例被动稀释，不涉及股东减持，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司无实际控制人的治理结构发生变化。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行的批复》（证监许可〔2020〕1514号）核准，向13名投资者非公开发行人民币普通股（A股）17,793,527股（每股面值1元），公司于2021年1月16日披露了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司非公开发行新增股份已于2021年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，总股本由321,551,237股增加至339,344,764股，导致公司持股5%以上股东在持股数量不变的情况下，持股比例出现被动稀释的情况。现将具体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人

信息披露义务人基本信息	名称	中新苏州工业园区创业投资有限公司
	住所	苏州工业园区沙湖股权投资中心19楼235室
	权益变动时间	2021年1月14日

权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (万股)	减少比例
	比例被动减少	2021.1.14	人民币普通股	-	1.26%
	合计	-	-	-	1.26%

备注：

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

3、信息披露义务人自公司首次公开发行以来，尚未减持所持有的公司股份。截至本次非公开上市发行日前，持有上市公司股份 77,067,587 股，占上市公司总股本的 23.97%。

4、比例被动减少，主要系因为公司非公开发行股份于 2021 年 1 月 14 日上市发行，发行后公司股本增加，使得信息披露义务人持股比例被动减少。

二、本次权益变动前后，股东拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数（万股）	占总股本比例（%）	股数（万股）	占总股本比例（%）
中新苏州工业园区创业投资有限公司	合计持有股份	7706.76	23.97%	7706.76	22.71%
	其中：无限售条件股份	7706.76	23.97%	7706.76	22.71%

备注：

公司非公开发行股份于 2021 年 1 月 14 日发行上市，截至 2021 年 1 月 14 日，因非公开发行新增股份 17,793,527 股，公司总股本为 339,344,764 股。

三、其他情况说明

1、本次权益变动属于因公司非公开发行股本增加，持股比例被动稀释，不涉及股东减持，不触及要约收购。

3、本次权益变动不会导致公司无实际控制人的治理结构发生变化。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 16 日